

证券代码：002903

证券简称：宇环数控

## 宇环数控机床股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2022-004

<b>投资者关系 活动类别</b>	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	中国人寿资管-和川； 杭州优益增投管-范院勤； 速记-何书涛； 北信瑞丰基金-石础； 进门财经-马媛； 拾贝投资管理(北京)-陈俊； 安信证券-王知恬、马良、张伟勤、关华亨、范洪群、黄守宏； 中信证券-陈珺诚； 上海奕旻投资-欧阳于思； 华夏未来资管-丁鑫； 深圳市凯丰投资-王东升； 禾泮(厦门)投资-汤开宏； 新疆前海联合基金-胡毅发； 广发基金-段涛； 瑞橡资本-黄诚虎； 上海璞远资管-张瑞。
<b>时间</b>	2022年8月4日 15:30—16:30
<b>地点</b>	公司会议室

<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>副总经理、董事会秘书 易欣女士          证券事务代表 孙勇先生          证券事务专员 邓妍婵女士</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p><b>1、公司在汽车领域现在进展如何？主要客户有哪些？</b></p> <p>答：公司目前汽车领域的业务主要分为传统汽车和新能源汽车两大部分，在传统汽车领域，我们主要是对活塞环、凸轮轴等发动机零部件和轴承的加工，我们服务过的客户有奇瑞汽车、德国马勒、日本理研、辉门集团、安庆帝伯格茨等；在新能源汽车领域，我们的设备应用已扩张到内饰、外观件、车载显示、刹车盘，及齿轮、垫环等加工领域。我们通过不断的技术升级来拓展设备应用领域、不断提高设备性能指标。</p> <p><b>2、在汽车零部件加工领域，我们的竞争对手主要有哪些？</b></p> <p>答：在汽车零部件加工领域，同行企业有日本日清、光洋及国内山东、上海、沈阳等地的磨床生产企业。</p> <p><b>3、在汽车零部件领域和 3C 消费电子领域，公司设备的单价各是多少呢？</b></p> <p>答：在汽车零部件领域，我们的磨床用的比较多，单价大概在 60-400 万元不等；在消费电子领域，我们的研磨抛光机用的比较多，单价大概在 20-80 万不等。</p> <p><b>4、公司在消费电子领域的应用，据介绍从智能手机已经拓展到笔记本、智能可穿戴等，请问公司这块进展如何？</b></p> <p>答：公司是跟着消费电子应用材料和工艺迭代变化一路发展起来的，几乎苹果的每一次迭代更新我们都有前期的技术沟通，目前我们也有相关设备在进行打样。</p> <p><b>5、公司前五大客户在营业收入的占比挺高，请问公司未来客户拓展情况怎么样？</b></p> <p>答：公司现主要市场主要集中在 3C 消费电子行业和汽车零部件产业，受下游行业头部企业规模特点影响，公司现有客户比较集中。公司数控磨床和研磨抛光机作为“工业母机”，下游应用领域较为</p>

	<p>广泛，公司一方面将通过加大市场开拓和技术提升力度，不断拓展现有产品的应用领域；另一方面，公司将不断丰富产品门类，加大对半导体、粉末冶金、能源电力等行业的市场开发。</p> <p><b>6、公司目前可用于碳化硅等第三代半导体材料的加工设备，进展如何？请问哪些企业也和我们一样研发半导体材料的加工设备？</b></p> <p>答：我司部分新研发产品可应用于第三代半导体晶锭端面、外圆磨削及晶圆减薄和抛光等工序。基于对半导体材料的变化和精度提升要求，公司正积极在相关领域加大研发投入力度，目前，公司已有设备在精度、表面粗糙度等多方面达到了部分客户的要求，暂未形成批量订单。</p> <p>在半导体加工设备这块，国外的同行主要有迪斯科、冈本、不二越、莱玛特等。</p> <p><b>7、公司在手订单情况？</b></p> <p>答：根据公司半年报数据，公司尚未履行和尚未履行完毕的订单有 1.18 亿元。</p>
附件清单	无
日期	2022 年 8 月 4 日